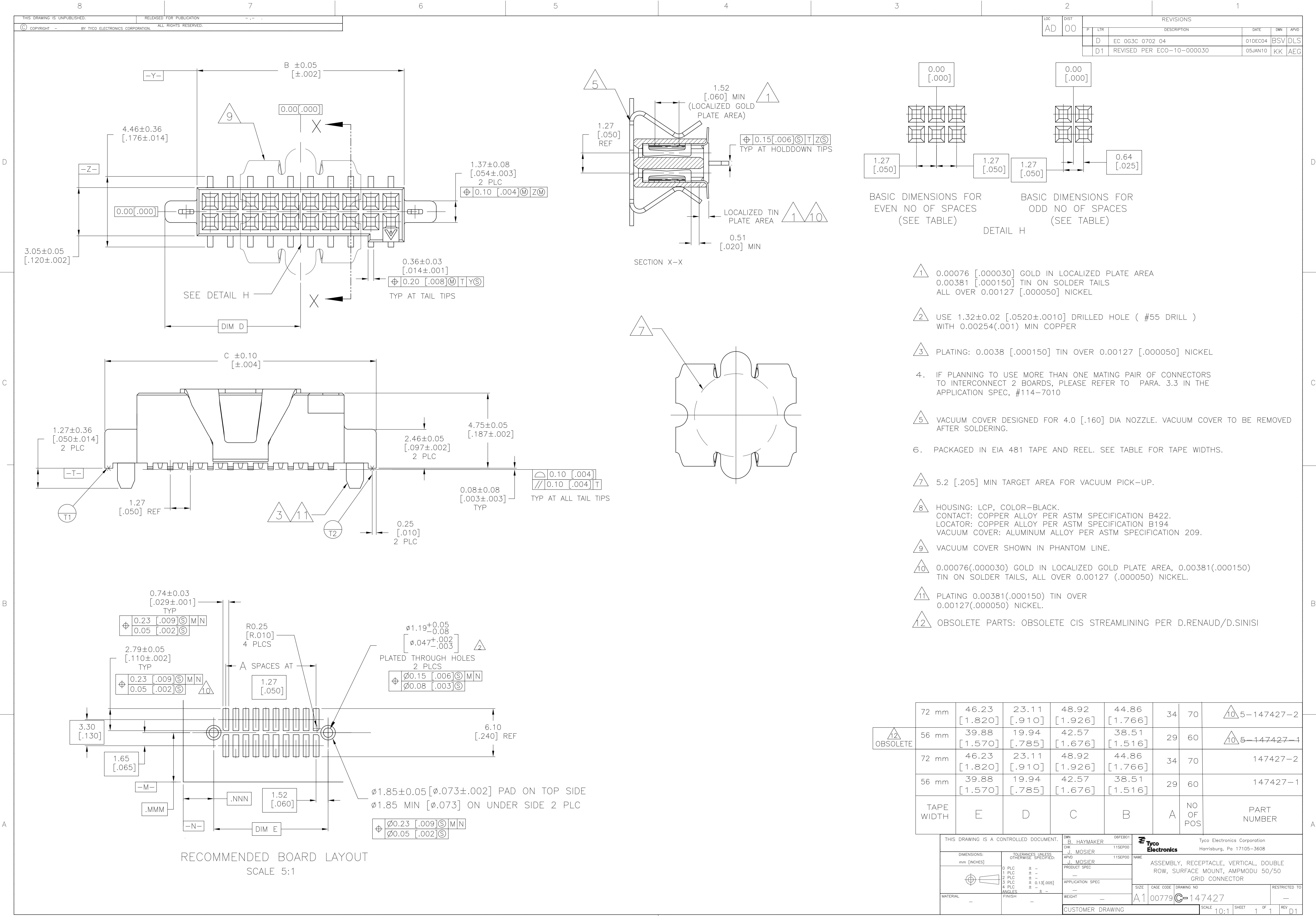




RECOMMENDED BOARD LAYOUT
SCALE 5:1

1. 0.00076 [.000030] GOLD IN LOCALIZED PLATE AREA
0.00381 [.000150] TIN ON SOLDER TAILS
ALL OVER 0.00127 [.000050] NICKEL
2. USE 1.32±0.02 [.0520±.0010] DRILLED HOLE (#55 DRILL)
WITH 0.00254(.001) MIN COPPER
3. PLATING: 0.0038 [.000150] TIN OVER 0.00127 [.000050] NICKEL
4. IF PLANNING TO USE MORE THAN ONE MATING PAIR OF CONNECTORS
TO INTERCONNECT 2 BOARDS, PLEASE REFER TO PARA. 3.3 IN THE
APPLICATION SPEC, #114-7010
5. VACUUM COVER DESIGNED FOR 4.0 [.160] DIA NOZZLE. VACUUM COVER TO BE REMOVED
AFTER SOLDERING.
6. PACKAGED IN EIA 481 TAPE AND REEL. SEE TABLE FOR TAPE WIDTHS.
7. 5.2 [.205] MIN TARGET AREA FOR VACUUM PICK-UP.
8. HOUSING: LCP. COLOR-BLACK.
CONTACT: COPPER ALLOY PER ASTM SPECIFICATION B422.
LOCATOR: COPPER ALLOY PER ASTM SPECIFICATION B194
VACUUM COVER: ALUMINUM ALLOY PER ASTM SPECIFICATION 209.
9. VACUUM COVER SHOWN IN PHANTOM LINE.
10. 0.00076(.000030) GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 0.00381(.000150)
TIN ON SOLDER TAILS, ALL OVER 0.00127 (.000050) NICKEL.
11. PLATING 0.00381(.000150) TIN OVER
0.00127(.000050) NICKEL.
12. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

	72 mm	46.23 [1.820]	23.11 [.910]	48.92 [1.926]	44.86 [1.766]	34	70	5-147427-2
	56 mm	39.88 [1.570]	19.94 [.785]	42.57 [1.676]	38.51 [1.516]	29	60	5-147427-1
	72 mm	46.23 [1.820]	23.11 [.910]	48.92 [1.926]	44.86 [1.766]	34	70	147427-2
	56 mm	39.88 [1.570]	19.94 [.785]	42.57 [1.676]	38.51 [1.516]	29	60	147427-1
	TAPE WIDTH	E	D	C	B	A	NO OF POS	PART NUMBER
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B. HAYMAKER	06FEB01	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608				
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK J. MOSIER	11SEP00					
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME J. MOSIER				
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± 0.13[.005] 4 PLC ± - ANGLES ± -		PRODUCT SPEC				
MATERIAL		FINISH		APPLICATION SPEC				
-		-		SIZE A1				
				CAGE CODE 00779				
				DRAWING NO 147427				
				RESTRICTED TO				
				CUSTOMER DRAWING				
				SCALE 10:1				
				SHEET 1 OF 1				
				REV D1				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9